



RE966-01E

- Adapter für QFP64
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für QFP64 mit 0,80 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,10 mm
- Rückseitig mit 0603 SMD-Pads zu jedem Pin
- Widerstände oder ähnliche Komponenten können direkt aufgebaut werden
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 46,99 x 46,99 mm